

Missione ISRAELE - Tech Tour Automotive

Tel Aviv, 10-13 giugno 2019

**Missione ISRAELE
Tech Tour Automotive
Tel Aviv, 10-13 giugno 2019**

Ceipiemonte propone alle aziende dei **PIF Automotive, Aerospazio, Cleantech, Meccatronica, Salute e Benessere e Tessile** la partecipazione alla missione **ISRAELE Tech Tour Automotive** che si svolgerà a Tel Aviv dal **10 al 13 giugno 2019** in concomitanza della **Ecomotion Week 2019**, evento annuale dedicato interamente alle più innovative start-up israeliane del settore dell'automotive e della smart mobility.

La manifestazione, che nel 2018 ha registrato oltre 1.800 visitatori internazionali e la partecipazione di circa 240 Start-up, prevede, oltre all'esposizione, un fitto programma di workshop e tavole rotonde sul tema della mobilità e sui trend che investiranno l'auto del futuro. L'evento ha come obiettivo quello di fornire una piattaforma per la condivisione di Know how e expertise, aumentare il networking e accrescere le collaborazioni tra imprenditori, accademici, funzionari governativi, rappresentanti dell'industria automobilistica locale e globale, investitori e decision makers.

In questo dinamico contesto, Intesa Sanpaolo Innovation Center, in collaborazione con la Camera di commercio italiana in Israele, organizza la partecipazione agli eventi dell'Ecomotion Week offrendo alle aziende la possibilità di partecipare a b2b tailor-made con Start-ups selezionate, networking events e possibilità di esporre nel meeting point del Padiglione Italia.

La missione prevede:

- Visite e **momenti di networking**: campus tecnologici, incubatori e piattaforme di investimento. Interazione con il dinamico ecosistema delle startup israeliane (visite a Konnect Innovation Center, The Floor e Ourcrowd);
- **Scouting tecnologico e incontri B2B** personalizzati;
- Ingresso all'**Ecomotion Main Event 2019** e ai VIP "side-events", e accesso allo spazio espositivo di Intesa Sanpaolo Innovation Center;
- Pranzi e cene di networking.

La presentazione e il programma della missione sono disponibili in **allegato**.

La presenza piemontese è gestita da Ceipiemonte su incarico della Regione Piemonte e si colloca nell'ambito dei **Progetti Integrati di Filiera – PIF 2017-2019** promossi dalla Regione e **finanziati** grazie ai fondi **POR FESR 2014-2020**.

Destinatari

Imprese piemontesi operanti nei comparti:

- *Ingegneria/progettazione meccanica*
- *Elettronica/sistemi di controllo/sensoristica*
- *Fusione/pressofusione*
- *Materiali compositi*
- *Prototipazione e stampa 3D*
- *Lavorazioni meccaniche di precisione*
- *Trattamenti termici & superficiali*
- *Testing (di sviluppo e di fine linea)*
- *Smart data processing*
- *Vehicle connectivity – V2V, V2X.*
- *Sistemi di Infotainment e navigazione*
- *Soluzioni Virtual Reality, Augmented Reality*

Modalità di partecipazione

- La partecipazione è a **numero chiuso**. Verranno accettate richieste da aziende selezionate in base a criteri quali: l'appartenenza ai PIF, l'ordine cronologico di completamento dell'adesione online, l'adempimento degli obblighi previsti in occasione della partecipazione a precedenti iniziative.
- Per tutta la durata dell'evento è indispensabile la presenza di un **responsabile commerciale/marketing o tecnico qualificato** dell'azienda che osserverà gli orari stabiliti dall'ente organizzatore.
- Le imprese si impegnano a trasmettere, qualora richiesti, **loghi** esclusivamente in formato vettoriale nonché **fotografie e/o immagini ad alta risoluzione** (min. 300 dpi) destinate alla realizzazione di eventuali dépliant e/o pannelli promozionali.
- Le imprese si impegnano a compilare il modulo di **Customer Satisfaction** al termine dell'iniziativa.

Costi

I costi di partecipazioni ammontano a:

a. € 1.500,00 + IVA

per le aziende ammesse ai **PIF Automotive, Aerospazio, Cleantech, Meccatronica, Salute e Benessere e Tessile**, in quanto trattasi di attività di investimento che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a **€ 2.790,00**.

b. € 4.290,00 + IVA per tutte le altre aziende.

La quota comprende i costi di: soggiorno, transfer nei giorni della missione, visite presso centri R&D, acceleratori, incubatori, meetings B2B, ingresso all'evento fieristico Ecomotion, networking lunch/dinner.

Alle aziende interessate è offerta la possibilità di disporre di un tavolino con l'esposizione del proprio logo all'interno dell'area dedicata ad Intesa SanPaolo secondo le seguenti modalità:

- **€ 300,00** per stampa del logo sul tavolino.

La quota non comprende i costi di viaggio e qualunque altro servizio non menzionato.

Modalità di iscrizione

Per aderire occorre cliccare su "**Partecipa**" e seguire le indicazioni.

Inviare a Ceipiemonte via fax al n. 011 6965456 o via mail a automotive@centroestero.org:

- Il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato
- La contabile bancaria che testimoni l'avvenuto versamento del rimborso spese di cui sopra alle lettere a. oppure b.: BANCA PROSSIMA SPA - c/c 146552 intestato a Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.C.P.A. IBAN IT65 H033 5901 6001 0000 0146 552. Indicare nella causale del bonifico: "**ISRAELE Tech-Tour 2019**".

Le adesioni verranno accolte fino ad esaurimento posti.

Scadenza adesioni : 3 giugno

Si segnala che l'iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di imprese partecipanti sufficiente a giustificare l'impegno organizzativo.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con:

[Stampa](#)

Informazioni utili

- **Data iniziativa:** 10.06.2019 / 13.06.2019
- **Orario:** 10:00 - 18:00
- **Città:** Tel Aviv (Israele)
- **Posti totali:** 10
- **Posti disponibili:** 8
- **Posti totali per azienda:** 1
- **Data inizio iscrizioni:** 18.04.2019
- **Data fine iscrizioni:** 03.06.2019
- **Orario fine iscrizioni:** 12:00

Allegati

Presentazione Missione Israele 2019
Programma Missione Israele 2019

Per informazioni

Centro Estero per l'Internazionalizzazione

Polo Uffici Lingotto - Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino – ITALY

Team Automotive

Tel. +39 011 6700570/685 Fax +39 011 6965456

Email automotive@centroestero.org